

Lattalämmitys

Tuotetiedot

Wavin Sention -laajennusmoduuli, 6 relettä



wavin

orbia 

Käyttö

Wavin Sentio -laajennusmoduulia käytetään Wavin Sentio -ohjausyksikön yhteydessä, kun järjestelmään halutaan liittää lisää jännitteettömiä releitä.

Yleistä	
Syöttöjännite	20–25 V DC (sisäisen väylän kautta)
Virrankulutus	0,06 A, valmiustilassa enint. 5 mA
Mitat	90 x 110 x 54 mm
Paino	220 g
Kotelointi	IP 31 (EN 60529)
Iskunkestävyys	IK 07 (EN 50102)
Käyttöympäristö	T40 (0–40 °C), sisätila, ei-kondensoiva
Vastaavuudet	EN 62368-1, EN 60730-1, EN 55032, EN 55024, EN 50581
Lähdöt	
RS-485 (sisäinen väylä), liitäntä +RJ45	24 V DC / 1,3 A
Releet A–B	24 V AC/DC, enint. 1 A
Releet C–F	230 V AC / 24 V DC, enint. 1 A